

Schnellste 3D-Vision für die Industrie

Autor(en): **Schmid, Philipp / Steinecker, Alexander**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin.ch : Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von Electrosuisse, VSE = revue spécialisée et informations des associations Electrosuisse, AES**

Band (Jahr): **113 (2022)**

Heft 1-2

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1037066>

Nutzungsbedingungen

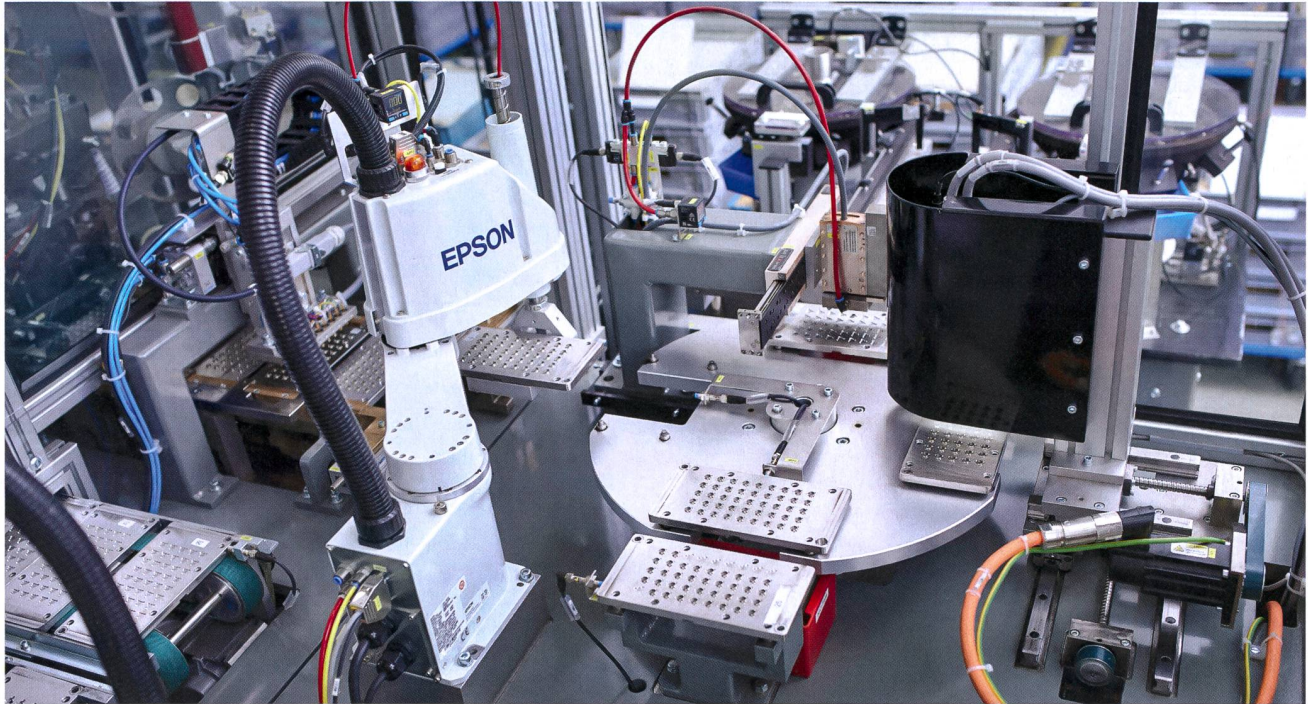
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Hochgeschwindigkeitslinie mit 3D-Lichtfeldkamera bei Renata AG (Swatch Group).

Schnellste 3D-Vision für die Industrie

Lichtfeldkameras in der Qualitätskontrolle | Mikrotechnische Komponenten werden immer komplexer und erfordern Präzision. Die dreidimensionale Vermessung solcher Teile ist anspruchsvoll. Hier helfen alte Ideen im neuen Gewand: Ein Jahrhundert nach ihrer Erfindung ist die Lichtfeldtechnologie heute eine höchst interessante Alternative zu herkömmlichen industriellen Prüfverfahren.

PHILIPP SCHMID, ALEXANDER STEINECKER

Für eine dreidimensionale Oberflächeninspektion stehen zahlreiche bewährte Verfahren mit Vor- und Nachteilen zur Verfügung. Die bekanntesten darunter sind klassische 2D-Abbildung mit strukturierter Beleuchtung, Stereo-Bildaufnahmen, laserbasierte Verfahren, aber auch Time-of-Flight-Kameras. Ferner kommen Verfahren wie konfokale Mikroskopie, digitale holografische Mikroskopie oder optische Kohärenz-Tomografie industriell zum Einsatz. Gerade im Hochgeschwindigkeitsbereich mit mehreren komplexen Teilen pro Sekunde eignen sich diese Verfahren nur bedingt. Erschwerend kommen oft zusätzliche Anforderungen ins Spiel: Das

System sollte einfach in der Einrichtung, robust im Betrieb und nahtlos in die bestehende Produktionslinie integrierbar sein. Natürlich spielen auch die Systemkosten eine wichtige Rolle.

Lichtfeldtechnologie

Die Lichtfeldtechnologie ist bereits seit über einhundert Jahren ein bekannter optischer Ansatz. Erste Kameras mit diesem Prinzip wurden in den 1990er-Jahren entwickelt.

Wie funktioniert diese Technologie? Konventionelle 2D-Kameras bilden einen Gegenstand über ein Objektiv auf einem Sensor ab. In einer sogenannten plenoptischen Kamera hingegen ist auf dem Bildsensor zusätzlich

ein Mikrolinsenarray aufgebracht. Das Objektiv bildet nun vor dem Mikrolinsenarray ein Zwischenbild ab, dessen Segmente dann von den Mikrolinsen auf Teilbereiche des Sensors abgebildet werden. So entstehen getrennte Unterbilder von Objektregionen mit unterschiedlichen optischen Parametern sowie begrenzten Gesichtsfeldern. Jedes Objektdetail wird mehrfach auf dem Sensor dargestellt. Es entsteht eine Multi-Mikro-Stereo-Aufnahme des Objekts. Hieraus können rechnerisch Objektiefen bestimmt und ein dreidimensionales Bild rekonstruiert werden.

Was verhalf der Lichtfeldtechnologie erst jetzt zum Durchbruch? Zum einen ist es die enorme Rechenleistung

heutiger Computer. Moderne Grafikprozessoren (GPUs) bewältigen die umfangreichen Kalkulationen zur Rekonstruktion der 3D-Daten in Sekundenbruchteilen. Gleichzeitig ist die Verfügbarkeit präziser Mikrolinsenarrays mit massgeschneiderten geometrischen und optischen Eigenschaften gegeben. Das CSEM hat als erste Firma weltweit eine anspruchsvolle industrielle Prüfaufgabe mit dieser vielversprechenden Technologie erfolgreich entwickelt und in der Industrie umgesetzt.

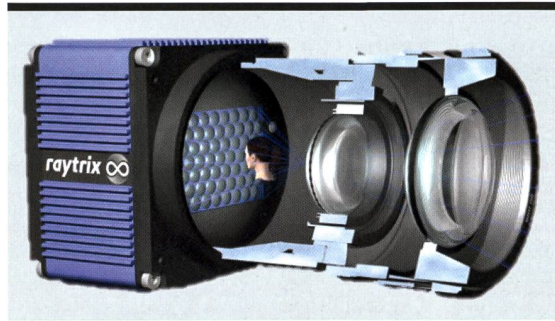
Vorteile

Lichtfeldkameras eignen sich besonders gut für die Qualitätskontrolle, denn sie bieten zahlreiche Vorteile.

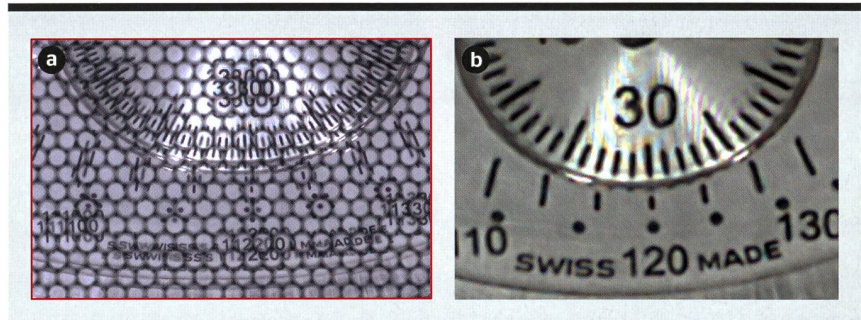
Hardware: Lichtfeldkameras basieren auf handelsüblichen Industriekameras von renommierten Herstellern. Die Kamerasensoren werden nachträglich im Reinraum mit dem Mikrolinsenarray bestückt. Der Rest erledigt die ausgeklügelte Kalibrations- und Rekonstruktions-Software. Dadurch ergeben sich gleich mehrere Vorteile. Die Kameras sind robust und bereits in der Industrie etabliert. Dem Anwender steht eine breite Palette von Baugrössen, Auflösungen sowie Schnittstellen zur Verfügung. Es besteht eine hohe Flexibilität und Kompatibilität mit Vision-Komponenten (Objektive, Beleuchtungen, Stativ). Die Technologie weist eine grosse Unabhängigkeit gegenüber den verwendeten Prüfmaterialien auf: matte Oberflächen, reflektierende Metalle, Pasten oder Flüssigkeiten. Durch den zusätzlichen Einsatz eines Rauschmusterprojektors können auch völlig strukturlose Oberflächen exakt rekonstruiert werden.

Präzision: Der Einsatzbereich der 3D-Lichtfeldtechnologie erstreckt sich dank dem frei wählbaren Primärobjektiv vom Sub- μm -Bereich für die Mikroskopie bis hin zu Meterauflösung für Gebäude oder Drohnenanwendungen. In der typischen Qualitätsinspektion für mechanische Komponenten erreicht die Technologie bei einem Volumen von $10 \times 10 \times 5 \text{ mm}^3$ eine absolute Messpräzision von lateral $1 \mu\text{m}$ und in z-Richtung $10 \mu\text{m}$.

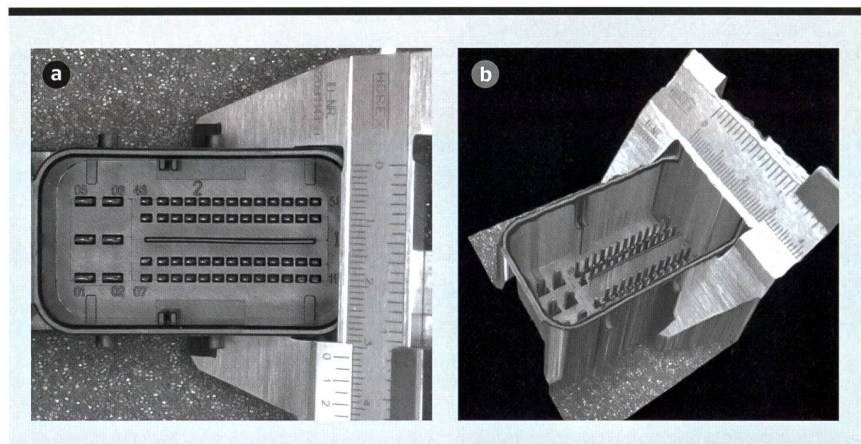
Geschwindigkeit: Der wohl grösste Vorteil der Lichtfeldkameras ist die enorm hohe Aufnahme- und Auswertegeschwindigkeit. Für die Bildakquise wird standardisierte Hardware ver-



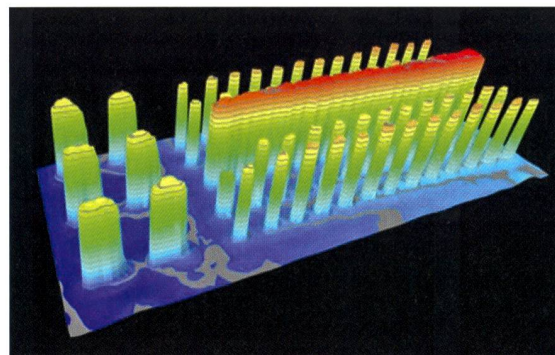
Eine Lichtfeld-Kamera von Raytrix, einem kommerziellen Anbieter plenoptischer, industrieller Kamerasysteme.



a) 2D-Rohbild mit den runden Mikrolinsen, b) Rekonstruiertes Bild mit Tiefeninformation.



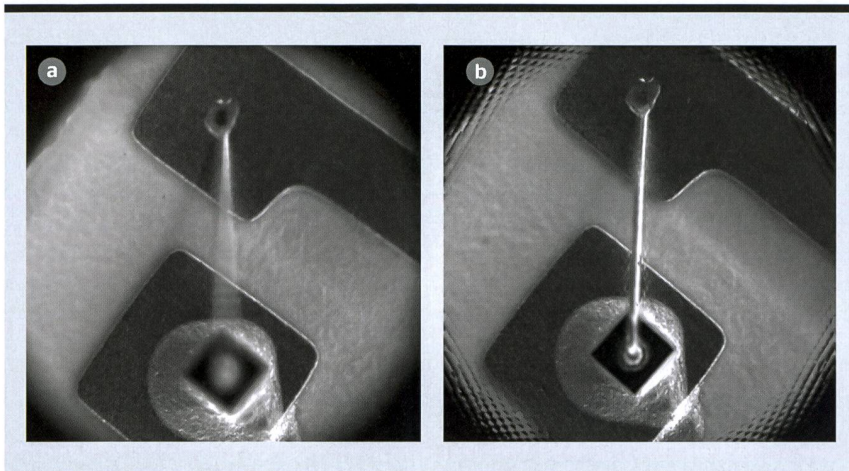
Abschattungsfreie 3D-Darstellung von Stiften eines Steckers mit extremer Tiefenschärfe.



Metrisch kalibrierte 3D-Darstellung.

wendet. Das 2D-Rohbild der Kamera wird über gängige Industrieschnittstellen an den PC übertragen. Dabei kommen speziell für den Bereich der industriellen Bildverarbeitung entwi-

ckelte Protokolle wie USB3, Camera-Link, GigE oder CoaXPress zum Einsatz. Dies ermöglicht maximale Datendurchsätze von bis zu 7200 MB/s. Selbst bei einer Kameraauflösung von



Die Tiefenschärfe der Standardkamera (a) ist etwa sechsmal geringer als die der Lichtfeldkamera (b).



CSEM-Visard mit integrierter Lichtfeldkamera: 3D-Auswertung.

20 Megapixel können so problemlos mehrere 100 Bilder pro Sekunde übertragen werden. Die 3D-Rekonstruktion wird auf dem PC berechnet und ist für die beste Auflösung sehr rechenintensiv. Durch den parallelen Einsatz von mehreren Grafikprozessoren kann die Last dynamisch verteilt werden. Dadurch ist Auswertung in Echtzeit mit bis zu 80 Bildern pro Sekunde bei moderaten Kosten möglich. Die Lichtfeldtechnologie ist heute so schnell, dass der Flaschenhals die Handhabung und Zuführung der Prüfteile ist. Dank einem leistungsfähigen Blitz, schnellen Achsen und präzisen Triggern konnte eine Applikation mit 20 Teilen pro Sekunde realisiert werden. Innerhalb von 50 ms erfolgen nebst der Bildaufnahme, 3D-Rekonstruktion auch die geometrische Auswertung sowie die Prüfung durch ein neuronales Netzwerk. Dies ist ein Industrierekord.

Abschattung: Viele 3D-Industrielösungen basieren auf Triangulationsprinzipien. Ein Winkel zwischen Laserlinie und Kamera oder unterschiedliche Perspektiven zweier Kameras bilden die Grundlage. Dadurch entstehen Bereiche mit einer Abschattung, unzugängliche Stellen, bei welchen keine 3D-Information vorliegt. Dank dem Lichtfeldprinzip lässt sich eine abschattungsfreie Messung in nur einer Aufnahme (single shot) realisieren. Dadurch sind 3D-Messungen entlang senkrechter Flächen oder in Sacklö-

RÉSUMÉ

Vision 3D extrêmement rapide pour l'industrie

Caméras plénoptiques dans le contrôle qualité

La production de masse dans un pays à salaires élevés tel que la Suisse comporte son lot de défis. Les clients s'attendent à des produits de haute qualité mais à des prix compétitifs.

Le contrôle optique de la qualité constitue une étape importante du processus de production, et il est souvent nécessaire de vérifier la précision dimensionnelle des pièces. Or, les composants mécaniques et microtechniques deviennent de plus en plus complexes et demandent une grande précision. La mesure tridimensionnelle de telles pièces est exigeante. Dans ce contexte, de vieilles idées font peau neuve: 100 ans après son invention, la technologie plénoptique offre aujourd'hui une alternative intéressante aux processus de contrôle industriels traditionnels. Elle permet une mesure 3D précise en temps réel et peut facilement être intégrée dans les lignes de production.

Contrairement aux caméras 2D conventionnelles qui reproduisent un objet sur un capteur via un objectif, la caméra plénoptique possède une matrice de microlentilles qui est ajoutée sur le capteur d'image. L'objectif forme alors une image intermédiaire devant le réseau de microlentilles, dont les segments sont ensuite reproduits par les microlentilles sur des secteurs partiels du capteur. On obtient ainsi des sous-images distinctes de régions de l'objet avec des paramètres optiques différents ainsi que des champs visuels limités. Chaque détail de l'objet est représenté plusieurs fois sur le capteur. Il en résulte une prise de vue multi-microstéréo de la scène. À partir de là, il est possible d'obtenir des informations sur la profondeur de l'objet et de reconstruire une image tridimensionnelle qui peut être utilisée pour le contrôle qualité.

NO

chern ohne Abschattungen möglich. Ein Vorteil, welcher sonst nur durch komplexe optische Aufbauten oder zusätzliche mechanische Bewegungen erzielt werden kann.

Tiefenschärfe: Gerade bei hohen Vergrößerungen ist die Tiefenschärfe von klassischen Bildsystemen stark einschränkend. In der Lichtfeldkamera kommen deshalb beim Mikrolinsenarray drei verschiedene Linsentypen zum Einsatz. Jeder Typ hat eine unterschiedliche Brennweite, welche für einen nahtlosen Übergang vom Nahen in den Fernbereich optimiert wurde. Eine Lichtfeldkamera erreicht deshalb eine bis zu sechsfach höhere Tiefenschärfe als eine vergleichbare 2D-Ausführung. Bei industriellen Anwendungen kann somit oft eine zusätzliche Z-Achse für die Nachfokussierung eingespart werden.

Hard- und Software zur Analyse sowie Nutzerschnittstelle

Das Computersystem besteht aus verschiedenen Komponenten: ein Subsystem zur Steuerung der Kameras und zur Datenakquisition sowie der Rekonstruktion der 3D-Bilddaten. Ein weiterer Prozess übernimmt die Auswertung der Bilddaten und übermittelt die Resultate an die Hauptsteuerung. Für

die aufwendigen Berechnungen sind moderne Grafikprozessoren notwendig, welche dank dem AI-Hype seit Längerem den Sprung in die Industrie geschafft haben.

CSEM hat eine Integrationssoftware Visard (Vision Automation and Robot Designer) entwickelt, die eine übergeordnete Steuerung des Prüfsystems, dynamische Verwaltung der Rechenleistung sowie die Anbindung an das Leitsystem realisiert.

Visard ist eine PC-basierte Software, die verschiedene Module für die industrielle Qualitätskontrolle enthält. Das 3D-Auswertesystem lässt sich bequem über OPC-UA an SPS anbinden. Das komplette Datenlogging und die lückenlose Rückverfolgbarkeit kann ebenfalls integriert werden.

Die Analyse der 3D-Daten erfolgt mit unterschiedlichen Verfahren, darunter auch einem Deep-Learning-Ansatz für ästhetische Merkmale. Geometrien und Masshaltigkeit der Teile werden in der Punktwolke bestimmt, Abweichungen erkannt und auch ungewöhnliche Fehlerbilder zuverlässig nachgewiesen.

Ausblick

Die Autoren sind davon überzeugt, dass die Lichtfeldtechnologie in Kom-

bination mit intelligenter Datenanalyse eine wichtige Rolle in der industriellen Qualitätskontrolle für 3D-Prüfaufgaben spielen wird. Sie erreicht bereits heute Echtzeitfähigkeit, kann über klassische Objektive von Makroskopie bis Mikroskopie eingesetzt werden, ist benutzerfreundlich, wartungsarm und vermeidet bestimmte Einschränkungen herkömmlicher 3D-Verfahren, wie etwa Abschattungen. Erste Systeme mit Geschwindigkeitsrekorden sind bereits im validierten industriellen Einsatz. In Verbindung mit modernen Verfahren der Datenanalyse wie Deep Neural Networks für Qualitätsinspektion ergibt sich ein mächtiger Werkzeugkasten für die Industrie: ein weiterer Schritt zur erhöhten Effizienz in der Produktion und nicht zuletzt zur Standortsicherung in entwickelten Industrieländern.

Autoren

Philipp Schmid ist Head Research and Business Development Industry 4.0 & Machine Learning.
 → CSEM, 2002 Neuenburg
 → philipp.schmid@csem.ch

Dr. **Alexander Steinecker** ist Business Development Manager beim CSEM.
 → alexander.steinecker@csem.ch

Die ursprüngliche Version dieses Artikels erschien in Management und Qualität, 9-10/2021, S. 32-35.

Wichtige Kleber für Ihre Sicherheit
Jetzt online bestellen!
www.electrosuisse.ch/aufkleber

electro suisse